

「浅沼組が技術発表会を開催」

株式会社浅沼組（本社：大阪市、代表取締役社長 浅沼誠）は、8月5日、2020年度の技術発表会を開催しました。今回の技術発表会は新型コロナの感染拡大防止のため、大阪本店および東京本店の2か所から少人数の関係者のみの参加で開催し、当日の発表の映像や資料は後日社内ネット上で情報の共有を図ることとしました。

開催に先立ち、浅沼社長から「このコロナウィルスは世界中に甚大な被害をもたらしています。しかし一方で、テレワークによる在宅勤務、幅広い分野でのリモート化やオンライン化の推進など、働き方やビジネスに新たな変化をもたらしつつあります。建設業もデジタル技術を活用した変革を、働き方やビジネスにおいてさらに進めていく必要があると思っています。今回の社長賞に選ばれた論文を見ると、文化会館のホール改修で3D スキャナーを設計や施工に活用した事例、超高層マンション建設でBIMの活用により既存地下躯体を土留めに利用して合理化につなげた事例などが紹介されています。当社においてもデジタル技術の活用が着実に進んでいると感じています。私たちも、変化を恐れず、コロナ危機後のニューノーマル時代を見据えながら、デジタル技術を活用した新たな働き方やビジネスの変革をさらに進めていきたいと考えています。」との挨拶がありました。

その後、社員投票および審査によって選考された下記の社長賞2編、優秀賞3編の計5演題の発表を行いました。

○受賞演題

発 表 演 題	
1（社長賞1）	3D スキャナを利用した 3D モデル作成とその活用
2（社長賞2）	既存地下躯体の有効活用事例
3（優秀賞1）	RN 強化に向けた外壁タイル張り改修方法の提案
4（優秀賞2）	高速道路直下のボックスカルバートの推進施工
5（優秀賞3）	海外製鉄骨を使用する事例の紹介



社長挨拶



社長賞 1 表彰状授与



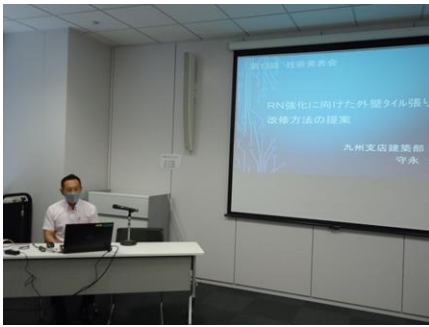
社長賞 2 表彰状授与



社長賞 1 の発表



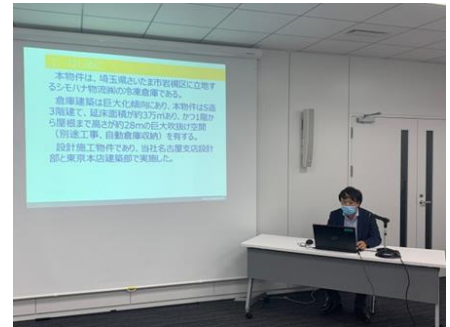
社長賞 2 の発表



優秀賞 1 の発表



優秀賞 2 の発表



優秀賞 3 の発表

お問合せ先

〒569-0034 大阪府高槻市大塚町 3 丁目 24 番 1 号

(株)浅沼組 技術研究所 立松 和彦

TEL 072-661-1620 FAX 072-661-1730

E-mail:tatematsu-kazuhiko@asanuma.co.jp